

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6221xxxx7R-G
標準質量: 1 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.148	シリコン	148400	7440-21-3
	-	砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	0.239	ニッケル	239300	7440-02-0
	0.002	金	1500	7440-57-5
ダイアタッチ	0.009	非結晶シリカ	9000	—
	0.004	シリコーン	4000	—
	0.003	ビスフェノールA型エポキシ樹脂	3200	—
ボンディングワイヤ	0.047	金	47300	7440-57-5
封止樹脂	0.479	溶融シリカ	478900	60676-86-0
	0.027	エポキシ樹脂	27400	—
	0.025	フェノール樹脂	24600	—
	0.016	金属水酸化物	16400	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。